

## 글로벌 파트너십사업 순항

국내 부품소재기업의 해외시장 진출을 촉진하기 위해 금년부터 추진 중인 “글로벌 파트너십(이하 GP) 사업”에 Texas Instrument, Alcatel-Lucent, Rolls-Royce 등 글로벌 기업 264개사가 참여 의사를 표명한 것으로 나타났다. 포춘 1,000대 기업 및 이에 준하는 해외 대기업이다.

GP 사업은 세계적인 글로벌기업과 국내 부품소재 기업간 전략적 제휴를 지원하는 프로그램으로 이를 통해 글로벌기업과 다양한 협력 사업이 활성화 될 것으로 기대된다.

참여 희망기업으로 GP 사업에 관심으로 보인 해외기업은 09년 시범 사업에 참여한 Texas Instrument(반도체), Alcatel-Lucent(통신장비), Dow Chemical(소재) 외에 롤스로이스(항공기엔진), 베스타스(풍력) 등 분야별 최고의 기업들이 총 망라되어 있다.

현재 이들 기업이 국내 기업과 협력을 원하는 세부 분야 및 내용을 KOTRA 해외 KBC를 통해 조사 중이며, 오는 6.8~9일 양일간 이들 기업을 초청하여 KINTEX에서 대규모 상담회 「GP Korea 2010」 개최 예정이다.

이번 행사에는 글로벌기업 60여개사, 글로벌기업의 벤처투자회사(Corporate Venture Capital) 5~7개사, 국내 기업 150개사 등이 참가한다.

GP 사업 개요에서 GP 사업은 글로벌기업의 제휴 수요 및 국내 기업을 상시 발굴·지원하는 GP 센터

운영, 국내외 1:1 비즈니스 상담회(국내 1회, 국외 6회), 핀포인트 상담회(10회 내외)로 구성된다.

GP 센터는 사업의 핵심으로 지식경제부(부품소재 총괄과)가 총괄하고 산업기술진흥원(이하 KIAT)과 대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)가 각 기관의 전문성을 살려 국내의 사업을 분담하여 담당한다.

특히, 기존 1회성 상담회 위주의 사업관행을 탈피하여 사업 참여기업과 협약을 통해 3년간 글로벌기업과 제휴가 성사될 때까지 지속적으로 관리, 지원할 계획이다.

비즈니스 상담회는 기업간 주기적인 협의가 진행될 수 있도록 국내외에서 서틀형으로 운영되며, 제휴 가능성이 높은 글로벌기업은 우리 기업이 직접 방문하여 심층 상담을 진행하는 ‘핀포인트 상담회’를 통해 많은 성과가 창출될 것으로 기대된다.

상담회 이외에도 전문기관을 통한 기업 영문 IR 작성, Project Incubate 협의체를 통한 애로 진단 및 해결, 성사된 Project의 타 정부사업 연계 등을 지원한다. 협력 Project 성사 지원을 위해 부품소재통합 연구단, 신뢰성 평가센터, M&A 데스크 컨설팅기관 등 분야별 전문가로 구성된다.

기대 효과로 GP 사업은 기업의 다양한 needs에 따라 기업간 협력 가능한 모든 유형의 사업을 연결하는 종합 마케팅사업으로, 공동 R&D 및 마케팅, 기술이전 및 거래, Joint Venture, 지분 투자 등을 들

【 GP Korea 2010 참가 확정기업 】

구분	국가	기업명	분야
1	미국	Texas Instruments	반도체
2	미국	Alcatel-Lucent	통신 및 네트워크 장비
3	미국	Covidien	의료 기기
4	영국	Rolls-Royce Plc	항공엔진, 해양플랜트, 에너지 등
5	핀란드	Nokia-Siemens Networks	통신장비 및 소프트웨어
6	일본	Kobe Steel Ltd.	철강, 알루미늄, 전력 및 건설기기 등
7	일본	Kawasaki Shipbuilding Corp.	플랜트, 수송기기
8	일본	Kawasaki Plant System Ltd.	플랜트 설계 및 제조
9	일본	KCM Corp.	건설기계
10	일본	Kuroda Electric Co., Ltd.	전기전자 재료, 반도체 등
11	일본	KUBOTA Corporation	농업 및 산업기계, 산업용 밸브소재
12	일본	TAIYO, LTD.	산업기계, 로봇, 반도체 장비 등
13	일본	Komori(小森)	인쇄기기
14	일본	YUPITERU CORPORATION	IT 및 전자장비
15	일본	Tokyo Electron (규슈현/쿠마모토시)	반도체 및 평판디스플레이 제조장비(코팅 및 증착)
16	일본	Tokyo Electron (에이티현/야마나시시)	반도체 및 평판디스플레이 제조장비(에칭)
17	일본	Tokyo Elcetron (토호쿠현/이와테시)	반도체 제조장비, 열처리 장비
18	핀란드	Nokia Growth Partners	(CVC) 반도체, 소프트웨어, 네트워크, 무선, 등 IT분야 집중 투자
19	미국	3M (Corporate M&A Division)	(CVC) 헬스케어 및 신기술 개발분야
20	미국	Lilly Ventures	(CVC) 생명과학, 의학, 헬스케어 및 IT 분야
21	스웨덴	Volvo Technology Transfer	(CVC) 모바일 정보통신 및 전기전자, 친환경 및 대체에너지, 신소재분야

【 성사된 제휴실적(4건) 】

구 분	제휴 기업		내 용
	국외	국내	
공동 기술개발	TI	유디웍스	• DVR용 시스템보드 공동개발 MOU 체결
	Alcatel- Lucent	OE 솔루션	• Transceiver 공동개발 및 납품 계약 MOU • 와이어리스/와이어드 부분 통신장비 부품 공동개발
공동 마케팅	Applied- Micro	Mtekvision	• IP 공동개발을 통한 모듈 (그래픽칩+CPU) 공동마케팅 MOU 체결
공동개발 및 납품	C社	ㅁ社	• 광전송 장비 부품 공동개발 및 납품 MOU체결

수 있다.

우리 기업과 글로벌기업의 신기술 및 신제품 개발 초기단계부터 협력을 지원하는 차별화된 사업 모델이다. 따라서 KOTRA가 접촉하는 글로벌기업의 부서 또한 구매부문이 아닌 Technology & Science, 사업개발 및 연구개발 부서이다.

또한 우리 기업과 글로벌기업이 상호 Win-Win 하는 대표적인 글로벌 협력 프로그램으로 자리 잡을 것으로 기대된다.

글로벌기업은 경쟁력 있는 부품소재기업을 쉽게

찾을 수 있고 우리 기업은 글로벌기업의 마케팅 능력 및 네트워크를 활용하여 단기간에 세계시장 진출 가능하다.

설명회 계획으로 한편 KIAT는 지난 3월부터 GP 사업에 참여할 우리 기업 모집을 진행 중이며 사업 홍보 및 경쟁력 있는 국내 기업 발굴을 위해 전국 순회 설명회 개최되었다. 특히 '신뢰성 사업' 과 공동 개최를 통해 참석자에게 다양한 정부 지원사업의 정보를 제공 예정이다.

